

旋盤用のバリ取りブラシが新発売

XEPECブラシ 旋盤用

旋盤でのバリ取りを自動化する「XEPECブラシ 旋盤用」を発売します。

発売日は、最小加工径21mm用（A11-TB06）が5月9日（月）、最小加工径12mm用（A11-TB025）が6月27日（月）を予定しています。



使用イメージ 加工動画



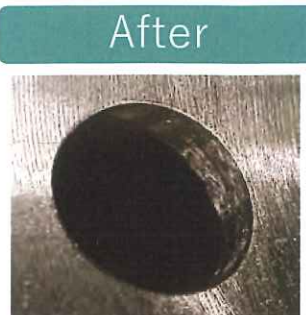
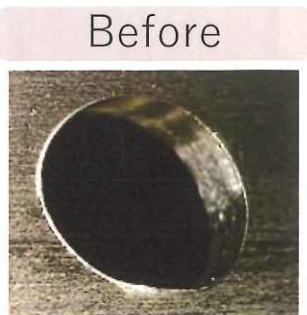
【ポイント①】 ミーリング機能の無い旋盤でもバリ取りが可能に

セラミックブラシの高い研削力と剛性を活かしワークを回転させ、ブラシを押し当てるだけでバリ取りが可能に

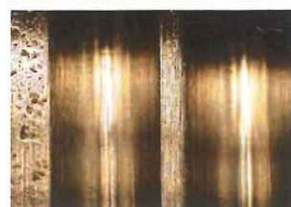
【ポイント②】 位相合わせ不要でバリの除去が可能

ワークを回転させながらブラシを押し当てるため穴位相合わせ不要

交差穴バリ

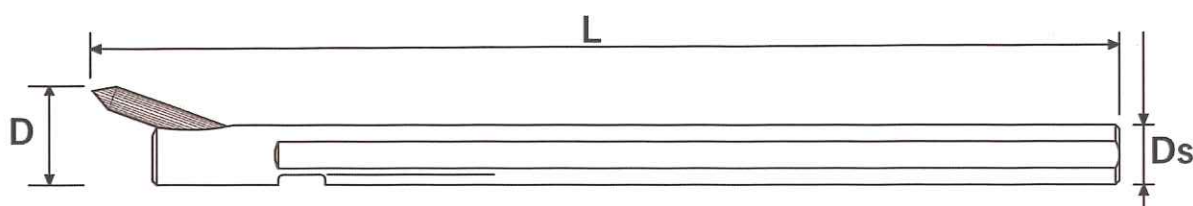


ねじバリ



仕様

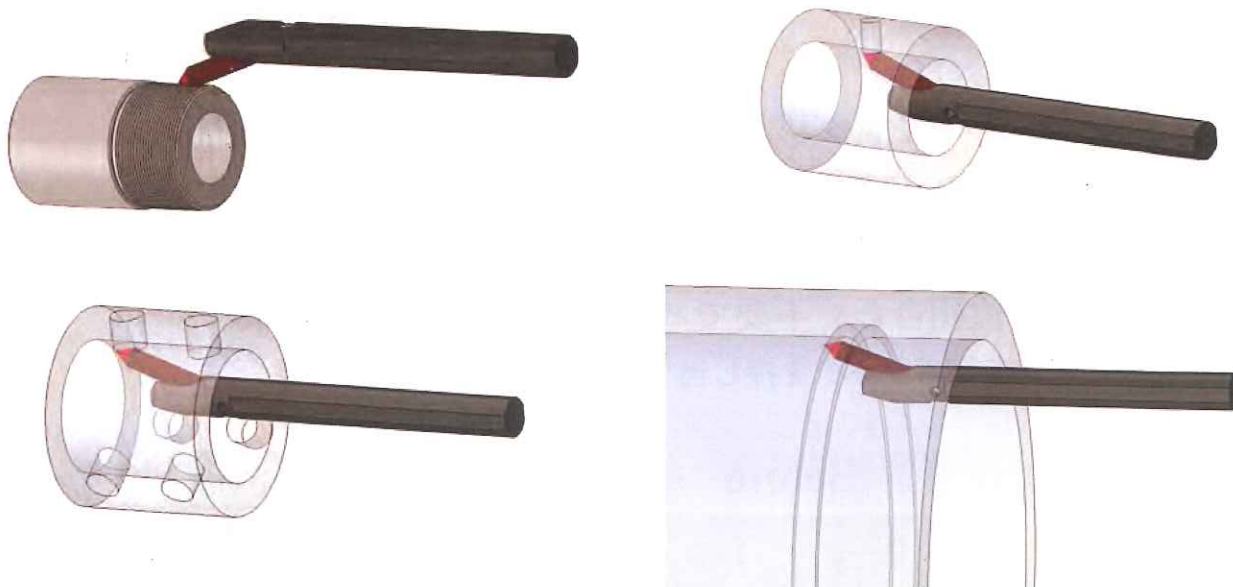
ブラシ 商品コード	専用ホルダ 商品コード	最小加工径	挿入可能径 D (mm)	シャンク径 Ds (mm)	全長 L (mm)
A11-TB025	TM-SH-06	Φ12	11以上	Φ6	107
A11-TB06	TM-SH-12	Φ21	20以上	Φ12	133



※ホルダとブラシは別売です

※発売日は、A11-TB06が5月9日（月）、A11-TB025が6月27日（月）を予定しています。

使用イメージ



デモ機の無料貸し出しが可能です。

ご希望の方はsoudan@xebec-tech.co.jpまでご連絡ください。

株式会社ジーベックテクノロジー

東京都千代田区麹町1-7-25 フェルテ麹町 TEL 03-6893-0810 (技術サポート)

FAX. 03-5211-8964

www.xebec-tech.com

TEL 052-361-6666 FAX 052-362-0866

株式会社ヒサヨシ

TEL 052-361-6666 FAX 052-362-0866

WEBサイト

